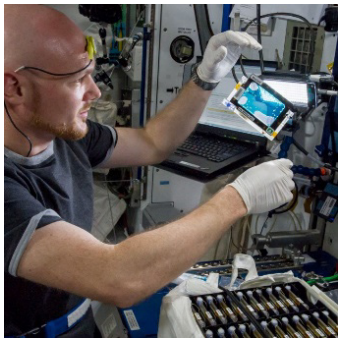
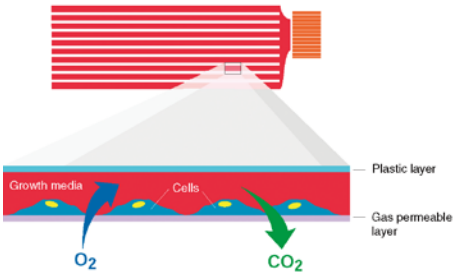
CORNING

HYPERFlask® 由美國 NASA 資助，Corning 協助開發，符合 NASA 太空操作細胞培養安全需求



Hyper Technology

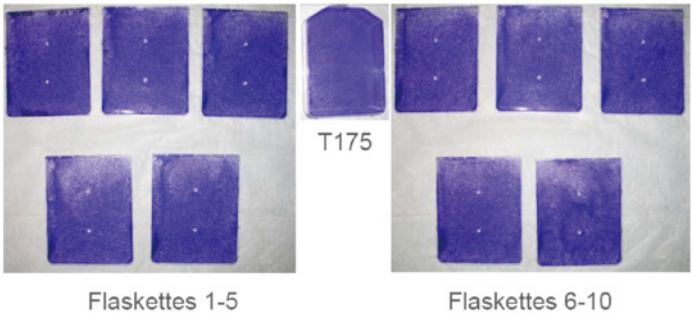


小小體積 大大面積 體驗創新

- 獨家細胞貼附薄層設計，每層獨立氣體交換，提高氣體交換效率，
- CellBIND 專利表面處理，提供細胞更優異的貼附與生長環境
- CellBIND 適與無血清培養基搭配，臨床細胞治療應用，建構 xeno-free 環境，例如 hMSC應用
- 生產符合 UPS Class VI 規範：於十萬級潔淨室模塑和組裝
- 無菌標準：每個 Hyper Vessel 皆使用雙層包裝與伽瑪射線滅菌處理，無菌保證達10^{-6}

HyperFlask

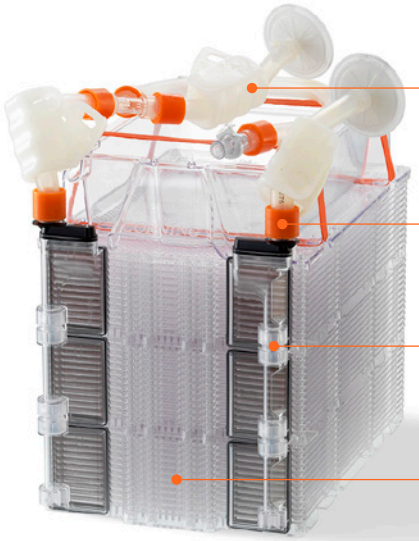
- 大小同一般175T，但培養面積多10倍，總培養面積1720cm²
- 操作簡單，細胞生長分布均勻，縮短操作時間，降低汙染風險，節省培養箱空間



細胞生長分布均勻

HyperStack

全新設計



品名	培養面積	貨號		數量/箱
		CennBIND	non-treated	
Hyperflask	1,720 cm²	10030	10031	4/CS
HyperStack 12-Layer	6,000 cm²	20012	20013	4/CS
HyperStack 36-Layer	18,000 cm²	20036	20037	2/CS

更多 Hyper Technology 與 NASA 相關資訊

level Discovering new boundaries

進階生物科技股份有限公司

台北總公司 02-26959935　免付費專線 0800251302　傳真 02-26958373

經銷商 榮陽長庚區:康寧 02-28200822　www.level.com.tw

進階官網　FB粉絲團